EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 60241277 PUBLICATION DATE : 30-11-85

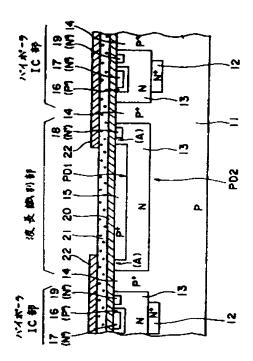
APPLICATION DATE : 15-05-84 APPLICATION NUMBER : 59098029

APPLICANT: SHARP CORP;

INVENTOR: NISHIMOTO NOBUHIRO;

INT.CL. : H01L 31/10 H01L 27/14

TITLE : SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain high reliability by a method wherein a wavelength discrimination element made of the series reverse-connection of two photodiodes is made integral with a signal processing circuit.

CONSTITUTION: The wavelength discrimination element is constructed by reversely connecting two photodiodes PD1 and PD2 in series. The photodiode PD1 consists of a P+ type layer 15 and an N type layer 13, and the photodiode PD2 consists of a P type substrate 11 and the layer 13. When light is absorbed to a point B, the distribution of photocurrent to PD1 and PD2 becomes reversely proportional to the distance to the P+ type layers 14 and 15. The transistor of a bipolar IC part consitutes the signal processing circuit by the formation of an N+ type layer 17, an N type epitaxial layer 13, and N+ type regions 18 and 19.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-241277

@Int_Cl_1

H 01 L 31/10 27/14

識別記号

庁内整理番号

國公開 昭和60年(1985)11月30日

6666-5F 7525-5F

発明の数 1 (全5頁) 審査請求 有

砂発明の名称 半導体装置

> 创特 願 昭59-98029

砂出 昭59(1984)5月15日

砂発 明 者 Ш 吉 文 砂発 明 久 保 朥 砂発 明 者 沢 篤 大阪市阿倍野区長池町22番22号 大阪市阿倍野区長池町22番22号 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 シヤープ株式会社内 シャープ株式会社内

砂発 本 宜 弘 シャープ株式会社 砂出 願 人

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号

外2名 砂代 理 弁理士 青山

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 二個のホトダイオードを直列に逆接結した 構造を有する波長識別素子と、この波長識別素子 からの信号を処理する信号処理同路とを一体化し、 且つ、波長識別素子の受光部以外の表面を金属層 で被覆したことを特徴とする半導体装置。
- (2) 特許請求の範囲第1項に記載された半導体 装置において、

上記の波長識別素子が、基板とこの基板に接し て形成したコレクタ層とからなるホトダイオード と、このコレクタ層とこれに接して形成した半点 体層とからなるホトダイオードとから構成される ことを特徴とする半導体装置。

(3) 特許請求の範囲第1項に記載された半導体 装置において、

上記の波長識別素子が、基板に形成したコレク タ屑とこれに接して形成した第一の半導体屑とか

らなるホトダイオードと、この第一の半導体層と これに接して形成した第二の半導体層とからなる ホトダイオードとから構成されることを特徴とす。 る半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、波長識別素子と信号処理同路を一体 化した受光素子に関する。

(従来技術)

第6図と第7図に示すようなダブルジャンクショ ン型の波長識別案子は、以下に説明するように、 広い波長領域で波長を識別できる。第6図におい て、P型装板1に、N型エピクキシャル層2と P *型分離領域3,3とを形成し、さらに、N型 ... エピタキシャル層2に、PT型領域4とNT型電 極コンタクト用領域5とを形成する。電低油子a。 b, c を、それぞれ、P型基板1, P・型領域4, N・型領域5に接続する。

第7図は、この波長識別素子の等価回路図であ る。2つのボトダイオードPD1。PD2か形成

特開昭60-241277 (2)

されている。PD1は短波長側に、PD2は長波 長側に感度が高い。第8図は、それぞれのホトダ イオードの相対的な光感度(すなわち、光電流動) の波長依存性の一例を示す。第9図は、PD2の 光電流動のPD1の光電流動に対する比(Isc。 / Isc。)を実験で示す。この光電流比は波長に対 し、1対1に対応する。

第10図は、信号処理回路の一例である。対数変換回路であり、75は、それぞれPDIとPD2の光電流を対数に変換し、減算回路のに出力する。減算回路のは、両対数値の幾を出力電圧V。として出力する。すなわち、

$V_n = B \cdot log(Jsc_1/Jsc_1)$

ここに、Bは定数である。V。の値は、第9 図に 実線で示される。したがって、V。の値から、受 光した光の波長が難別できる。

ところで、従来は、上記の回路は、波長識別業子と信号処理回路とを組み合わせて構成されていた。このため、核統部分が多く、また、外部回路からのノイズを拾いやすい。また、回路全体の大

きさがかさばるといった不具合があった。

(発明の目的)

本発明の目的は、波長識別素子と信号処理回路 とを一体化した受光素子を提供することである。

(発明の構成)

本発明に係る半導体装置は、二個のホトダイオードを直列に逆接続した構造を有する波長識別業子と、この波艮識別業子からの信号を処理する信号処理回路とを一体化し、且つ、波長識別業子の受光部以外の表面を金銭屑で被覆したことを特償とする。

本発明に係る波及談別素子は、基板とこの悲板に接して形成したコレクタ層とからなるホトダイオードと、このコレクタ層とこれに接して形成した半導体層とからなるホトダイオードとから構成されることもでき、また、基板に形成したコレクタ層とこれに接して形成した第一の半導体層とからなるホトダイオードとから機成されることもできる。

(作用)

本発明により、波長識別素子と信号処理回路と が一体化され、高信頼性を有する小型の波長識別 用半導体装置を提供できる。

(実施例)

第1図は、本発明による実施例の図式的な部分 断而図である。P型基板11に波長識別部を除いてN・型理込屑」2,12,…を形成する。次に、 N型エピタキシャル屑13,13,…とP・型分継 領域14,14,…とを形成する。次に、N型エピ タキシャル屑13,13,…に、P・型領域15; 16,16,…を形成し、さらに、そこに、バイポーラ にのトランジスタにおいては、N・型屑 (エミッタ)17,17,…を形成する。さらに、N型エピタキシャル屑13,13,…に、N・型網 18;19,19,19,…を形成する。さらに、N型エピタキシャル屑13,13,…に、N・型額は、 510:屑20で被覆されており、図示しないが、 A (配線を行う。その上は、ポリイミド 果樹脂 21で被覆され、そして、波及識別部の受光路 (P・型屑15の周辺以外の部分)を除いて、さら に第2のA見被覆層22で被覆される。

第1図に示した実施例では、液長識別部には、 N・型埋込拡散を施していない。 N・型埋込層を 設けてもよいが、感度はやや低下しうる。

波長識別部は、第6図と第7図とに示した波長 識別業子と同様の構造を有し、二個のホトダイオ ードPD1, PD2を直列に逆接続した波長識別 裏子を構成している。ホトダイオードPD1は、 P・型層15とN型層13とから構成され、もう 一個のホトダイオードPD2は、P型基板11と N型属13とから構成される。A (被覆層22は、 P・型層15の周辺のN型領域1°3(特にAで示 す部分) を遮光している。Aで示す部分を拡大し た弟2図において、点Bに光が吸収されると、P D1とPD2への光電流の分配は、P *型層14, 15への距離d., dzに逆比例する(第2図参照)。 第1図において、光が部分Aに均一に照射される と、光電流は、ほぼり対1に分配される。この結 果、二個のホトダイオードの相対的感度は、中央 部に光が照射された場合と大きく異なり、たとえ

特別昭60-241277(3)

ば、第9図の破線のようになる。また、入射光がスポットの場合、照射の場所により、相対的感度がばらつく。したかって、A & 被製屑22による連光は、正しい相対的感度を得るのに役立つ。なお、A & 被獲屑22はP・型拡放屑15の間明まで延長した方が効果は確実である。

また、A (被獲易22は、バイボーラ | C部を 連光する。このため、バイボーラ | C部の信号処 理回路への入射光の影響は低減でき、信号処理精 度の向上に役立つ。

ところで、波艮識別案子の特性は、N型層13 とP・型領域15の深さで決定される。通常、N型エピタキシャル層13の厚さは、5~20μmであり、P・型拡散層15の厚みは、0.1~5μm程度である。第1図に示した実施例においては、N型層13とP・型層15とは、共に、パイボーラ1C部の対応する部分と同時に形成されている。

波長識別素子の特性をパイポーラ I C部と独立 に決定するには、波長識別素子のP・型領域 I 5 を別に形成すればよい。たとえば、P・型領域15を、P・型分離領域14,14,…の形成の途中で形成すれば、P・型領域15の拡散深をは大きくなり、第9図に示す光感度比は、福軸(液長)に対して、全体に右側(長液長側)へ移る。一方、通常のP・型層(ベース)16の形成工程の途中で、又は、N・型層(エミック)17の形成工程の途中で又は後で、波長識別部のP・型領域15を形成すれば、その拡散深をは小さくなり、第9図に示す光感度比は、逆に左側に移る。さらには、波長識別部のP・型領域15のみをイオン注入で形成すると、液長識別の特性の選択の自由度が、さらに増加する。また、不純物濃度を小さくでき、拡散深をを大きくできるので、ホトダイオードの低容量化にも役立つ。

ところで、短波長における波長識別を主に利用する場合は、長波長での感度の低下が望ましい。 第3回は、このための実施例の図式的な部分断面 図を示す。第1図に示した実施例に比べた場合の 特徴は、波長識別部のP・型領域15を、バイボ

ーラ1 C部のP・型領域(ベース)16,16,…と独立にイオン注入で形成し、さらに、内部にN・型領域と3を形成したことである。遮光用のAを被獲層と2は、N・型領域23の周辺まで被覆する。ホトダイオードPDJ。PD2は、それぞれ、N・型層23とP・型領域15とからと、P・型領域15とからと、P・型領域15とからと、P・型領域15とからと、P・型領域15の拡散深さを任意に進べる有利さかある。また、イオン注人を用いると不純物濃度が小さくできるので、PD1での光の照射により発生したキャリアの寿命が及く、光密度を大きくできるし、また、PD1の容量を小さくできるので、応答性に優れている。

なお、N・型層236イオン注入で形成すると、 波長識別特性の自由度がさらに大きくなり、また、 PD1の低容量化がはかれる。

第4図は、第3図に示した波長識別部のホトダ イオードPD1とPD2の相対的光感度(光電流 値)の波長特性(分光感度特性)の一例を示し、第 5図は、光感度比(isc://isc:)の波長依存性を 示す.

さらに、第3図に示す波長線別部の構造を用いると、第10図に示した信号処理回路の基準電位 Dを接地でき、信号処理回路の安定性を改善できる。

(発明の効果)

本発明により、波長識別素子と信号処理回路と を一体化できるので、回路全体を小型化できる。 また、接続点が減少し、外部回路からのノイズも 拾いにくくなり、信頼性が向上する。

また、波長緞別用の半導体装置を安価に提供で きる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による実施例の図式的な部分 断両図である。

第2図は、第1図の部分拡大図である。

第3図は、本発明による第2の実施例の図式的 な部分斯面図である。

第4図は、相対的光感度の波長依存性を示すグラフである。

特別昭60-241277 (4)

第5 図は、光感度比の波長依存性を示すグラフである。

第6 図は、波長識別素子の図式的な断面図である。

第7図は、第6図に示した波長識別集子の等価 同路図である。

第3 図は、第6 図に示した波長識別素子の相対 光感度のグラフである。

第9図は、光感度比のグラフである。

第10図は、信号処理回路と被長識別素子の回 路図である。

1…P型装板、 2…N型エピタキシャル層、

3,3…P·型分離領域、4…P·型領域、

5 ··· N * 型領域、 7 b, 7 b ··· 对数変換回路、

8…減算圓路、

11…₽型基板、

12, 12, ... ··· N '型埋込屑、

13, 13,… …N型エピタキシャル層、

14,14,··· ··· P * 型分離領域、

15; 16,16,... ... P * 型領域、

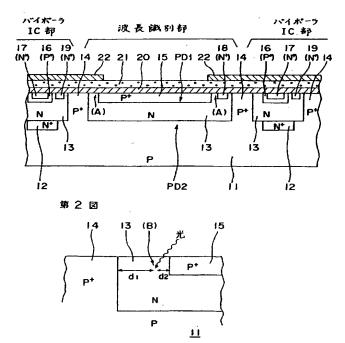
17,17,...;18;19,19....N·型領域、

20…SiO₃層、 21…ポリイミド樹脂層、 22…A & 被覆層、 23…N・型層。

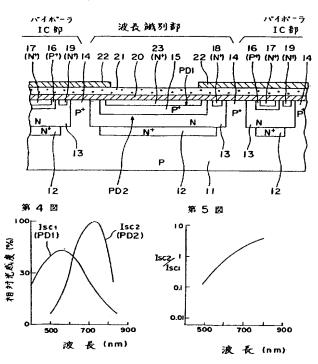
 特 許 出 順 人
 シャープ株式会社

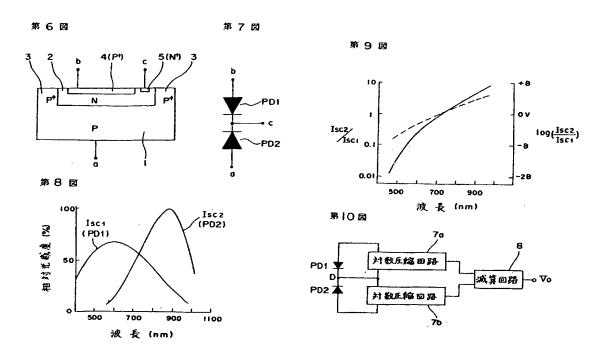
 代 理 人 弁理士 背山 葆ほか2名

第一図



第3図





THIS PAGE BLANK (USPTO)